

Chip de protocolo escravo - IBS SUPI 3 LS - 2746977

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)

Chip de protocolo escravo INTERBUS



RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	160 STK
Quantidade mínima de pedido	160 STK
GTIN	 4 017918 472788
GTIN	4017918472788
Peso por unidade (exclusive embalagem)	3,252 g
Número do imposto alfandegário	85423190
País de origem	Estados Unidos
Observação	Produção ligada a pedido (sem retirada)

Dados técnicos

Medidas

Largura	12 mm
Profundidade	12 mm
Comprimento	12 mm

Condições ambiente

Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	5 °C ... 30 °C (a máx. 60 %)
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 85 °C (com um umidade do ar máxima de 75% durante o funcionamento)

Módulo

Tensão de alimentação IC	5 V DC \pm 10 % (DC)
Consumo de corrente típico	40 mA
Tipo de conexão	Barramento remoto/barramento local
Interface	INTERBUS

Chip de protocolo escravo - IBS SUPI 3 LS - 2746977

Dados técnicos

Módulo

Comprimento de dados interno	32 Bit interno, ampliação externa possível
------------------------------	--

Geral

Formato	TQFP 44
---------	---------

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250201
eCl@ss 4.1	27250201
eCl@ss 5.0	27250203
eCl@ss 5.1	27249201
eCl@ss 6.0	27242605
eCl@ss 7.0	27242605
eCl@ss 8.0	27242608
eCl@ss 9.0	27242608

ETIM

ETIM 2.0	EC001433
ETIM 3.0	EC001601
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC001604
ETIM 6.0	EC001604

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	32151602